嵌入式期末作业——

基于 MC9S12XEP100 的计算器设计

机器人 1702 邓志豪 20173878

在期中作业中, 我们讨论了基于 MC9S12XEP100 的计算器的:

- 1. 输入和输出关系,系统的功能,系统的性能预期,系统的生产成本,系统的功耗设计,系统的物理尺寸设计等,系统工作环境设计等
- 2. 对计算器进行系统级设计
- 3.对系统硬件子系统进行设计
- 4. 对软件子系统进行设计

接下来将对具体部分进行展开描述如下

Question1. 硬件系统详细设计

由于本设计采用 MC9S12XE100 MCU, 很多部分已经集成在开发板中, 这里对特别部分进行描述, 详情可以了解其开发手册(已添加至附件中)

1). 硬件部分连接

首先我们来看看调试器端口的连接部分,如下图所示。

S12XE 系列				
1 MB 768 KB 512 KB 384 KB 256 KB 128 KB Flash Options	DBG/BDM	FMPLL	GPIO	
	8 x LIN/SCI	2 x I ² C	3 x SPI	64 KB 48 KB 32 KB 24 KB
	5 x MSCAN	12-bit, 32-ch. ATD	8-bit, 8-ch., PWM	
	16-bit, 8-ch. Timer	Up to 8-ch. Periodic Interrupt Timer	16-bit, 8-ch., ECT	
	INT	RTI and API	VREG	
	Flash	Up to 4 KB EEPROM	RAM	16 KB 12 KB RAM
		S12XCPU		
调试器接口	■ 外设	■ 内存 ■ RAM	内核和特性	

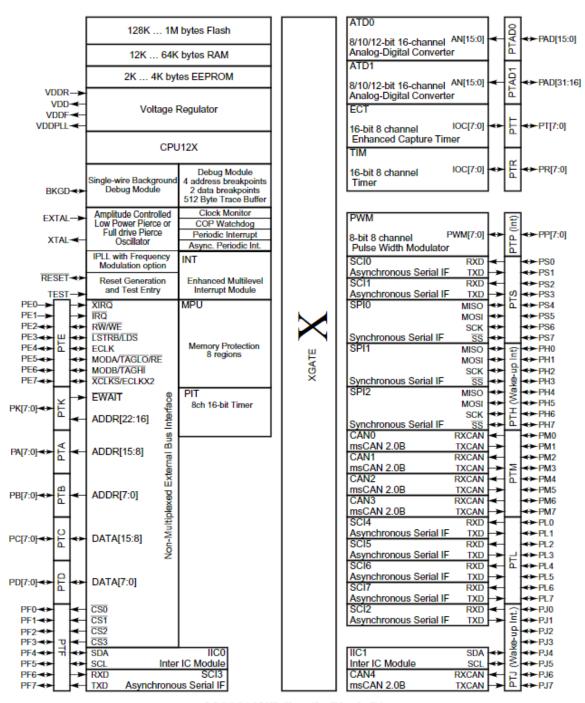


Figure 1-1. MC9S12XE-Family Block Diagram

接下来将展示此 MCU 的设备寄存器存储器映射,如下图所示:

Table 1-1. Device Register Memory Map

Address	Module	
0x0000-0x0009	PIM (port integration module)	10
0x000A-0x000B	MMC (memory map control)	2
0x000C-0x000D	PIM (port integration module)	2
0x000E-0x000F	EBI (external bus interface)	2
0x0010-0x0017	MMC (memory map control)	8
0x0018-0x0019	Reserved	2
0x001A-0x001B	Device ID register	2
0x001C-0x001F	PIM (port integration module)	4
0x0020-0x002F	DBG (debug module)	16
0x0030-0x0031	Reserved	2
0x0032-0x0033	PIM (port integration module)	2
0x0034-0x003F	ECRG (clock and reset generator)	12
0x0040-0x007F	ECT (enhanced capture timer 16-bit 8-channel)s	64
0x0080-0x00AF	ATD1 (analog-to-digital converter 12-bit 16-channel)	48
0x00B0-0x00B7	IIC1 (inter IC bus)	8
0x00B8-0x00BF	SCI2 (serial communications interface)	8
0x00C0-0x00C7	SCI3 (serial communications interface)	8
0x00C8-0x00CF	SCI0 (serial communications interface)	8
0x00D0-0x00D7	SCI1 (serial communications interface)	8
0x00D8-0x00DF	SPI0 (serial peripheral interface)	8
0x00E0-0x00E7	IIC0 (inter IC bus)	8
0x00E8-0x00EF	Reserved	8
0x00F0-0x00F7	SPI1 (serial peripheral interface)	8
0x00F8-0x00FF	SPI2 (serial peripheral interface)	8
0x0100-0x0113	FTM control registers	20
0x0114-0x011F	MPU (memory protection unit)	12
0x0120-0x012F	INT (interrupt module)	16
0x0130-0x0137	SCI4 (serial communications interface)	8
0x0138-0x013F	SCI5 (serial communications interface)	8
0x0140-0x017F	CAN0	64
0x0180-0x01BF	CAN1	64
0x01C0-0x01FF	CAN2	64

接下来将是 S12XE CPU 和 BDM 本地地址到 全局内存映射的转换。 它还表示内部资源在内存映射中的位置。EEEPROM 的大小在内存映射中表示为固定的 256 KB。如右图所示。

Table 1-1. Device Register Memory Map (continued)

Address	Address Module	
0x0200-0x023F	CAN3	64
0x0240-0x027F	PIM (port integration module)	64
0x0280-0x02BF	CAN4	64
0x02C0-0x02EF	ATD0 (analog-to-digital converter 12 bit 16-channel)	48
0x02F0-0x02F7	Voltage regulator	8
0x02F8-0x02FF	Reserved	8
0x0300-0x0327	PWM (pulse-width modulator 8 channels)	40
0x0328-0x032F	Reserved	8
0x0330-0x0337	SCI6 (serial communications interface)	8
0x0338-0x033F	SCI7 (serial communications interface)	8
0x0340-0x0367	PIT (periodic interrupt timer)	40
0x0368-0x037F	PIM (port integration module)	24
0x0380-0x03BF	XGATE	64
0x03C0-0x03CF	Reserved	16
0x03D0-0x03FF	TIM (timer module)	48
0x0400-0x07FF	Reserved	1024

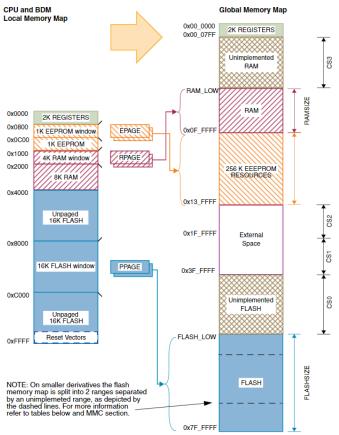


Figure 1-2. MC9S12XE100 Global Memory Map

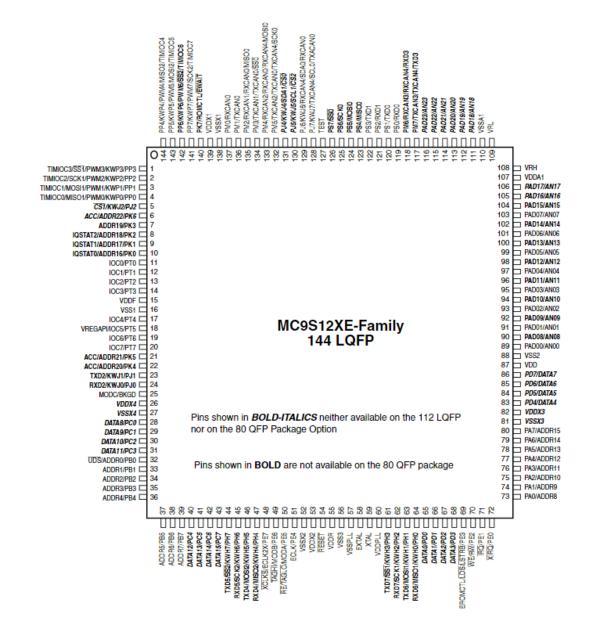
2). 连接信号

本节将描述此 MCU 如何连接片外信号。 它包括引脚图,信号属性表以及信号的详细讨论。它是根据设备上各个 IP 模块的 BlockUser Guide 的信号描述部分构建的。

MC9S12XE 系列设备提供以下封装选项:

- •带外部总线接口(地址/数据总线)的 208 针 MAPBGA 封装
- •带外部总线接口(地址/数据总线)的 144 针 LQFP 封装
- •112- 没有外部总线接口的 LQFP 引脚
- •没有外部总线接口的 80 引脚 QFP

这里我们采用 144 针 LQFP 封装的设备, 其具体分配如下:



3). 总线形式

a). SCI

本部分将展示串行通信接口(SCI)模块。SCI 允许与外围设备和其他 CPU 进行异步串行通信。下图是 SCI 模块的高级框图,显示了各种功能块的交互。

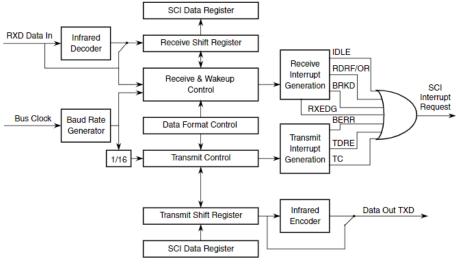


Figure 20-1. SCI Block Diagram

b). SPI

SPI 模块允许 MCU 与外围设备之间进行双工,同步,串行通信。软件可以查询 SPI 状态标志,或者可以通过中断驱动 SPI 操作。下图概述了 SPI 体系结构。 SPI 的主要部分是状态,控制和数据寄存器,移位器逻辑,波特率发生器,主/从控制逻辑和端口控制逻辑。

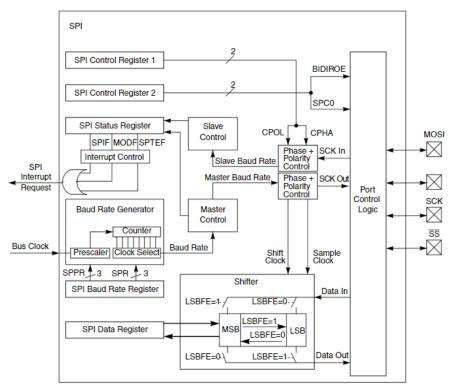


Figure 21-1. SPI Block Diagram

Question2. 软件系统详细设计

● 设计步骤:

一开始, 在 LCD 屏幕上显示计算器各按键;

触摸 LCD 屏幕时,首先用 Touch()函数扫描有没有触摸操作,通过定时器 PITO 的终端 服务子程序判断触摸区域,并转换为键值保存在变量 Key 发送到主程序,然后根据 Key 分为如下情况:

1) 若输入"0~9"的数字

通过不同条件判断输入的是第一个或第二个变量的某位数,并以相应权值累加于变量 cin1 与 cin2 中,触摸"="时进行对应不同运算符的计算。并让代表光标的 flag 加 1。

2) 若输入"+""-""*""/""^"".""1/x""%"六种运算符

让 LCD 显示相对应"+""-""*""/""^"".""1/x""%"的字符,同时用 flagcal[]数组前四位记录各自标志位。并让代表光标的 flag 加 1。

3) 若输入"<—"

首先根据 flag 判断当前要删除的位的键值, 若为数字则直接删除, 清除屏幕上的显示, 若为小数点或加减乘除号则删除并使 flagcal 数组中各自的标志位减 1。并让代表光标的 flag 减 1。

4) 若输入"="

首先判断是否有输入错误,若有则输出相应的错误提示,清除一切变量值与标志位值。若无输入错误则按 flagcal 中各标志位的情况采用不同过程计算出运算结果存储于 result 与 temp 变量中,并在 LCD 屏幕上输出结果,结果若为正整数,则只输出整数部分;结果若为正并包含小数,则输出整数部分再输出"."再输出小数部分;结果若为负数,则在数字输出前加入"-"号。最终清除一切变量值与标志位值。

5) 若輸入"DEL"

则清除一切变量值与标志位值,第一行显示"0"输出结果清空。

6) 若输入"B"

则将数值 cin1 转换为二进制数,并在屏幕上第二行输出结果

7) 若输入"%"

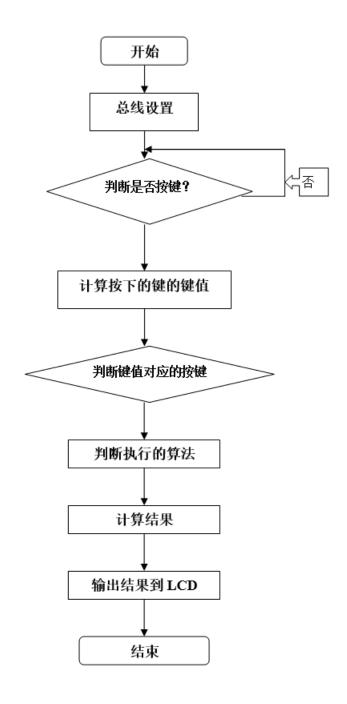
则求输入的两个变量的余数,例如: cin1%cin2,最后输出结果。

8) 若输入"1/x"

则求某数的倒数。

部分函数代码展示:

● 程序流程:



Question3. 系统测试

- a. 上飞思卡尔官网下载相应的 keil uVision5 软件包;
- b. 使用 keil uVision5,基于下载的软件包新建一个基于 MC9S12XE100 的工程;
- c.添加相应的头文件"ili9320_font.h","ili9320.h"和源程序"ili9320.c",还有其他有关的程序;
- d.按照设计步骤一步步编写计算器的主程序 main 函数;
- e.用 keil uVision5 进行编译,调试,运行,无报错后烧写进 MC9S12XE100 MCU 测试。

其实物结果如下图所示



Question4. 系统总结

本设计采用飞思卡尔 MC9S12XE100 MCU 进行计算器的开发, 其性能强大且功耗较低, 价格也相对适合。设计实验平台是 Windows 下的 keil uVision5, 编译成功后通过串口烧写调试 MCU 查看结果。在传统的计算操作外, 本设计还为其添加了液晶显示与触屏模块, 能够实现触屏操作, 其计算功能也较为强大, 除了可以实现"+""-""*""/""^""-""1/x""%"六种运算符, 还可以对其进行二进制转化、删除、清零等操作,实现了基本的计算器功能。